





メモリモジュール取り付けのガイドライン

 **メモ**：このマニュアルに記載されている情報は、『Hardware Owner's Manual』（ハードウェアオーナーズマニュアル）に含まれている情報よりも優先されます。

システムの最適なパフォーマンスを実現するには、システムメモリを構成する際に以下の一般的なガイドラインに従ってください。

 **メモ**：ガイドラインから外れたメモリ構成では、システムが起動しなかったり、ビデオが出力されない場合があります。

- メモリを装着したメモリアイザーは、すべて同一の構成にする必要があります。
- 最適なパフォーマンスを得るには、各プロセッサのメモリ構成は同一にする必要があります。
- 異なるサイズのメモリモジュールを混在させることができます（たとえば 2 GB と 4 GB）。装着されているチャンネルはすべて異なる構成にする必要があります。異なるサイズによるメモリ構成は、 $N\pm 1$ のサイズに限定する必要があります。
- メモリの速度は、プロセッサバイナリによって左右されます。
- クアッドランクのメモリモジュールをシングルまたはデュアルランクのモジュールと混在させる場合、クアッドランクのモジュールは白色のリリースレバーが付いたソケットに取り付ける必要があります。
- 速度の異なるメモリモジュールを取り付けた場合は、取り付けられているメモリモジュールのうちで最も遅いものの速度で動作します。メモリの速度は、プロセッサバイナリによっても左右されます。

© 2013 Dell Inc.

本書に使用されている商標：Dell™ および DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。AMD® は Advanced Micro Devices の登録商標です。AMD Opteron™ は Advanced Micro Devices の商標です。

